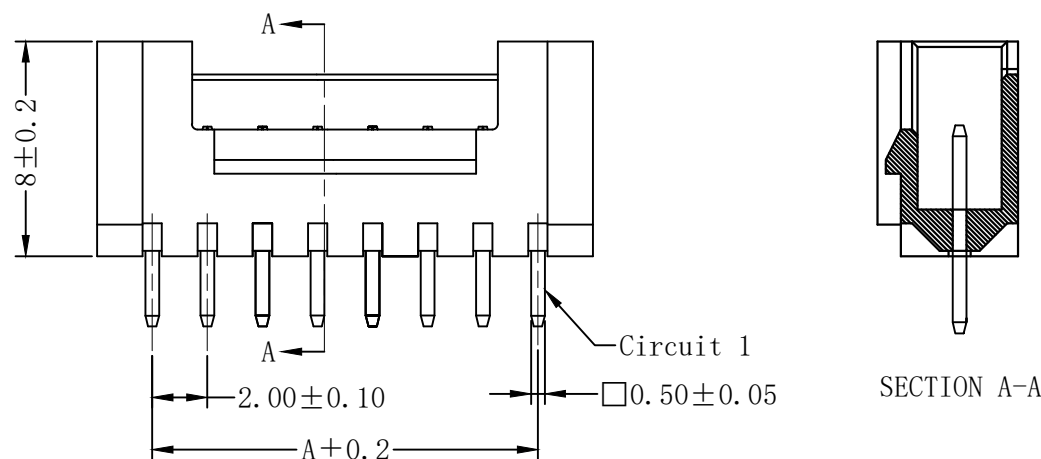


技术要求:

- 1、塑件材料: CM3004 (UL-94V-0)
- 2、接触件: 黄铜镀锡
- 3、接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
- 4、绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 5、额定电压: 250V AC DC
- 6、额定电流: 2.0A AC DC
- 7、耐压: 能承受1000V AC/Minute
- 8、工作温度: $-25^{\circ}\sim+85^{\circ}$
- 9、可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 220_{-0}^{+5} , 时间 2.5 ± 0.5 秒
- 10、铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

2	端子 Contact	黄铜	nx1	电镀(锡): 最小表面镀层厚度30u"MIN, 厚度范围 80u"MIN
1	基板 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	白色
序号	名 称	材 料	数 量	附 注

GENERAL TOLERANCES			DRAWN BY 绘图者	 Bossie (博锡)	
0.X ±0.25	X° ±3°	CHK. BY 审核者			
0.XX ±0.12		APRV. BY 批准人			
0.XXX ±0.05	X.X° ±0.5°			SHEET	PROD. NAME HY2.0 直针 8P
UNIT	SIZE	SCALE		DRAWING NO.	
MM	A4	1:1		10FI	PART NO. BX-HY2.0-8PZZ
				TITLE	

借用登记

旧底图总号底图总号

签字

日期